(C) WPI / DERWENT

AN - 1996-146879 [15]

AD 10400404000740

AP - JP19940192887 19940725

CPY - FUJI-N

- KURE
- SANY

DC - A96 B07

DR - 0446-S 0446-U 1278-U 1376-U 1541-U 1563-U 1748-U 1949-U 1966-U 2020-U

FS - CPI

IC - A61K9/48

MC - A12-V01 A12-W05 B04-C02A B10-C04E B12-M11C

- M1 [11] H1 H103 H181 K0 L5 L543 M210 M211 M212 M262 M273 M281 M282 M311 M321 M340 M381 M391 M416 M423 M430 M782 M903 M904 Q110 R031 V743; R23057-M R23057-Q
 - [12] H7 H714 H721 J0 J011 J1 J171 M210 M212 M262 M281 M320 M416 M423 M430 M782 M903 M904 M910 Q110 R031 V743; R00446-M R00446-Q; 0446-S 0446-U
 - [13] H4 H401 H481 H5 H521 H8 M210 M211 M272 M281 M313 M321 M331 M332 M342 M383 M391 M423 M430 M782 M903 M904 Q110 R031 V713; R06563-M
- M2 [01] A212 A960 C710 J0 J011 J1 J171 M225 M231 M262 M281 M320 M411 M430 M510 M520 M530 M540 M620 M630 M782 M903 M904 M910 Q110 R031; R01376-M; 1376-U
 - [02] A220 A960 C710 J0 J011 J1 J171 M225 M231 M262 M281 M320 M411 M430 M510 M520 M530 M540 M620 M630 M782 M903 M904 M910 Q110 R031; R01563-M; 1563-U
 - [03] A212 A313 A940 B114 B701 B712 B720 B831 C108 C802 C803 C804 C805 C807 M411 M430 M782 M903 M904 Q110 R031; R19974-M
 - [04] A313 A940 B114 B701 B712 B720 B831 C101 C108 C802 C804 C805 C807 M411 M430 M782 M903 M904 Q110 R031; R03126-M
 - [05] A313 A940 C101 C108 C550 C730 C801 C802 C804 C805 C807 M411 M430 M782 M903 M904 M910 Q110 R031; R02020-M; 2020-U
 - [06] A422 A940 C108 C550 C730 C801 C802 C803 C804 C805 C807 M411 M430 M782 M903 M904 M910 Q110 R031; R01966-M; 1966-U
 - [07] A212 A313 A940 C101 C106 C108 C530 C550 C730 C801 C802 C805 C807 M411 M430 M782 M903 M904 Q110 R031; R16205-M
 - [08] A313 A940 B114 B701 B712 B720 B831 C108 C802 C803 C804 C805 C807 M411 M430 M782 M903 M904 M910 Q110 R031; R01949-M; 1949-U
 - [09] A220 A940 B115 B701 B713 B720 B815 B831 C101 C108 C802 C804 C805 C807 M411 M430 M782 M903 M904 M910 Q110 R031; R01748-M; 1748-U
 - [10] A220 A940 C106 C108 C530 C730 C801 C802 C803 C805 C807 M411 M430 M782 M903 M904 M910 Q110 R031; R01278-M; 1278-U
 - [14] A212 A940 B114 B701 B712 B720 B831 C108 C802 C803 C804 C805 C807 M411 M430 M782 M903 M904 M910 Q110 R031; R01541-M; 1541-U

M6 - [15] M903 Q110 R031 R112 R307

PA - (FUJI-N) FUJI CAPSULE KK

- (KURE) KUREHA CHEM IND CO LTD
- (SANY) SANKYO CO LTD
- PN JP8034727 A 19960206 DW199615 A61K9/48 006pp

PR - JP19940192887 19940725

XA - C1996-045970

XIC - A61K-009/48

AB - J08034727 Soft capsules are coated with a compsn. comprising (1) film forming substance(s), partic. at least of cellulose derivs., acrylic acid copolymers, polyvinyl acetal diethylamino acetate, pullulan and shellac, and (2) mixts. of at least 1 inorganic substance and metal salt of organic acid, synthetic Al silicate, synthetic hydrotalcite, TiO2, dried Al(OH)3 gel, talc, pptd. CaCO3, bentonite, Mg aluminate metasilicate, CaHPO4, Ca stearate and Mg stearate. Each component is

R01949-M R01748-M R01278-M R23057-M R23057-Q R00446-M R00446-Q

DRL - 1376-U 1563-U 2020-U 1966-U 1949-U 1748-U 1278-U 0446-S 0446-U 1541-U

IW - COATING SOFT CAPSULE PREVENT ADHESIVE COATING COMPOSITION COMPRISE FILM FORMING SUBSTANCE INORGANIC SUBSTANCE METAL SALT

IKW - COATING SOFT CAPSULE PREVENT ADHESIVE COATING COMPOSITION COMPRISE FILM FORMING SUBSTANCE INORGANIC SUBSTANCE METAL SALT

NC - 001

OPD - 1994-07-25

ORD - 1996-02-06

PAW - (FUJI-N) FUJI CAPSULE KK

- (KURE) KUREHA CHEM IND CO LTD
- (SANY) SANKYO CO LTD
- TI Coated soft capsules preventing adhesion are coated with compsn. comprising film forming substance and inorganic substance and/or metal salt

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-34727

(43)公開日 平成8年(1996)2月6日

(51) Int.Cl.8

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

A61K 9/48

E

The state of the s

審査請求 未請求 請求項の数6 FD (全 6 頁)

(21)出願番号

特願平6-192887

(71)出願人 000001100

呉羽化学工業株式会社

東京都中央区日本橋堀留町1丁目9番11号

(22)出願日

平成6年(1994)7月25日

(71)出願人 000001856

三共株式会社

東京都中央区日本橋本町3丁目5番1号

(71)出願人 391010976

富士カプセル株式会社

静岡県富士宮市大中里1035番地

(72)発明者 千葉 忠彦

埼玉県与野市下落合六丁目2番6号

(74)代理人 弁理士 岡田 数彦

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 被覆軟カプセル

(57)【要約】

【目的】軟カプセル同志の付着防止効果に優れ且つ被覆 層の剥離や陥没が起こらない被覆軟カプセルを提供す る。

【構成】皮膜表面を被覆して成る被覆軟カプセルであっ て、被覆剤が医薬品添加物として許容されたフィルム形 成物質(第1成分)と医薬品添加物として許容された無 機物質または有機酸金属塩(第2成分)との混合物にて 形成され、かつ、皮膜当たりの第1成分および第2成分 の割合がそれぞれ0.03~0.5重量%である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 皮膜表面を被覆して成る被覆軟カプセルであって、被覆剤が医薬品添加物として許容されたフィルム形成物質(第1成分)と医薬品添加物として許容された無機物質または有機酸金属塩(第2成分)との混合物にて形成され、かつ、皮膜当たりの第1成分および第2成分の割合がそれぞれ0.03~0.5重量%であることを特徴とする被覆軟カプセル。

【請求項2】 第2成分の使用量が、第1成分の使用量の0.02~5倍量の範囲である請求項1に記載の被覆軟カプセル。

【請求項3】 第1成分が、セルロース誘導体、アクリル酸系共重合体、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、プルラン及びセラックから成る群から選択した1種または2種以上である請求項1又は2に記載の被覆軟カプセル。

【請求項4】 第2成分が、カオリン、含水二酸化珪素、軽質無水珪酸、合成珪酸アルミニウム、合成ヒドロタルサイト、酸化チタン、乾燥水酸化アルミニウムゲル、タルク、沈降炭酸カルシウム、ベントナイト、メタ珪酸アルミン酸マグネシウム、燐酸水素カルシウム、ステアリン酸カルシウム及びステアリン酸マグネシウムから成る群から選択した1種または2種以上である請求項1~3の何れかに記載の被覆軟カプセル。

【請求項5】 第1成分と第2成分との混合物の被覆層の表面に滑沢剤として使用される医薬添加剤(第3成分)を物理的に付着して成る請求項1~4の何れかに記載の被覆軟カプセル。

【請求項6】 第3成分が、デンプン、デキストリン、固形脂肪、固形脂肪酸、高級アルコール、脂肪酸エステル、無機物質、クロスカルメロースナトリウム及び有機酸金属塩から成る群から選択した1種又は2種以上である請求項5に記載の被覆軟カプセル。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、被覆軟カプセルに関するものであり、詳しくは、カプセル同志の付着を防止するために特定の被覆剤で皮膜表面を被覆して成る被覆軟カプセルであって、被覆層の剥離や陥没が防止され、付着防止効果に優れた被覆軟カプセルに関するものである。

[0002]

【従来の技術】軟カプセルは、ゼラチンを主成分とする 皮膜材料にて形成され、医薬品や健康食品などを充填し た軟カプセル剤は広く使用されるに至っている。ところ で、軟カプセルは、夏期や梅雨期の様な高温多湿の条件 下に保存した場合、皮膜材料が容易に軟化し、軟カプセ ル同志が付着するという欠点がある。

【0003】軟カプセルの付着防止法は、従来より種々 提案されているが、カプセル皮膜材料に付着防止成分を 配合する方法とフィルム形成物質でカプセル皮膜表面を被覆する方法とに大別される。前者の付着防止法は、付着防止成分とカプセルの充填物との相互作用の問題があるため汎用性に欠けるのに対し、後者の付着防止法は、斯かる欠点がなく推奨される方法である。

【0004】そして、上記のフィルム形成物質としては、具体的には、ヒドロキシプロピルメチルセルロース(特公昭49-11047号公報)、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート(特開昭53-133625号公報)等が知られている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、フィルム形成物質でカプセル皮膜表面を被覆する従来の方法においては、軟カプセル同志の付着を十分に防止するために厚く被覆する必要があるが、厚く被覆した場合には被覆層の剥離や陥没が惹起されて商品価値が損なわれる。本発明は、斯かる実情に鑑みなされたものであり、その目的は、軟カプセル同志の付着防止効果に優れ且つ被覆層の剥離や陥没が起こらない被覆軟カプセルを提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、上記の目的を達成すべく鋭意検討を重ねた結果、医薬品添加物として許容されたある種の成分を特定量使用した混合物から成る被覆剤により、上記の目的を容易に達成し得るとの知見を得た。本発明は、斯かる知見を基に完成されたものであり、その要旨は、皮膜表面を被覆して成る被覆軟カプセルであって、被覆剤が医薬品添加物として許容されたフィルム形成物質(第1成分)と医薬品添加物として許容された無機物質または有機酸金属塩(第2成分)との混合物にて形成され、かつ、皮膜当たりの第1成分および第2成分の割合がそれぞれ0.03~0.5重量%であることを特徴とする被覆軟カプセルに存する。

【0007】以下、本発明を詳細に説明する。本発明において、軟カプセルとしては、従来公知の種々の軟カプセルを使用することが出来、形状、大きさ、皮膜処方、製造方法は問わない。形状としては、ラウンド型(球型)、オーバル型、オブロング型、チューブ型、坐剤型、セルフカット型、二連型、角型、ハート型などが挙げられ、大きさは、通常、内容物重量として約1mg~約10gの範囲とされる。

【0008】皮膜材料としては、ゼラチンに適当な可塑剤を添加したものが使用され、可塑剤としては、例えば、グリセリン、ポリビニルアルコール、ソルビトール、マンニトール、ポリエチレングリコール類、ポリビニルピロリドン等が挙げられる。また、皮膜には、必要に応じ、着色剤、防腐剤、芳香剤、矯味剤、矯臭剤などを添加することも出来る。製造方法としては、例えば、平板法、ロータリーダイ法、シームレス法などが適宜採

2

用される。

【0009】本発明で使用されるフィルム形成物質は、フィルム形成能を有し且つ医薬品添加物として許容された物質であれば、特に制限されない。具体的には、セルロース誘導体、アクリル酸系共重合体、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、プルラン、セラック等が挙げられる。これらは、単独で使用する他、混合物として使用することが出来る。好ましいフィルム形成物質は、セルロース誘導体とアクリル酸系共重合体であり、特に好ましいフィルム形成物質は、セルロース誘導体である。

【0010】セルロース誘導体としては、ヒドロキシブロピルメチルセルロース(HPMC)、エチルセルロース(EC)、ヒドロキシエチルセルロース(HEC)、ヒドロキシプロピルセルロース(HPC)、メチルヒドロキシプロピルセルロース(MHEC)、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート(HPMCP)、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートサクシネート(HPMCAS)、カルボキシメチルエチルセルロース(CMEC)、酢酸フタル酸セルロース(CAP)等20が挙げられる。そして、HPMC及びHPMCPとしては、具体的には、日本薬局方で定めるHPMC2910、HPMC2208、HPMC2906、HPMCP200731、HPMCP220824等が挙げられる。

【0011】上記のセルロース誘導体の中では、HPMC2910、EC、HPC、HPMCP200731、HPMCP220824、HPMCAS、CMEC及びCAPが好ましく、特に、HPMC2910、EC及びHPCが好ましい。

【0012】アクリル酸系共重合体としては、アミノアルキルメタアクリレート(AAMA)コポリマーE、AAMAコポリマーRS、メタアクリル酸(MA)コポリマーL、MAコポリマーS、MAコポリマーLD、アクリル酸エチル・メタアクリル酸メチル共重合体乳濁液などが挙げられる。これらのアクリル酸系共重合体の中では、AAMAコポリマーE、MAコポリマーLDが好ましく、特に、AAMAコポリマーEが好ましい。一方、セラックとしては、精製セラック及び白色セラックの何れであってもよい。

【0013】本発明で使用される医薬添加物として許容された無機物質としては、例えば、カオリン、含水二酸化珪素、軽質無水珪酸、合成珪酸アルミニウム、合成ヒドロタルサイト、酸化チタン、乾燥水酸化アルミニウムゲル、タルク、沈降炭酸カルシウム、ベントナイト、メタ珪酸アルミン酸マグネシウム、燐酸水素カルシウム等が挙げられ、医薬添加物として許容された有機酸金属塩としては、例えば、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウムの様な有機酸アルカリ土類金属塩が挙

げられる。これらの無機物質と有機酸金属塩は、それぞれ、単独で使用する他、混合物として使用することが出来、また、無機物質と有機酸金属塩とを併用することも 出来る。

【0014】好ましい物質は、カオリン、含水二酸化珪素、軽質無水珪酸、合成珪酸アルミニウム、酸化チタン、乾燥水酸化アルミニウムゲル、タルク、沈降炭酸カルシウム、メタ珪酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム及びステアリン酸マグネシウムである。より好ましい物質は、カオリン、含水二酸化珪素、軽質無水珪酸、合成珪酸アルミニウム、乾燥水酸化アルミニウムゲル、メタ珪酸アルミン酸マグネシウム及びステアリン酸カルシウムである。

【001.5.】本発明の被覆軟カプセルは、上記のフィルム形成物質(第1成分)と医薬品添加物として許容された無機物質または有機酸金属塩(第2成分)との混合物から成る被覆剤で皮膜表面を被覆して成る被覆軟カプセルである。そして、本発明においては、カプセル皮膜当たり(剤皮重量当たり)の第1成分および第2成分の割合がそれぞれ0.03~0.5重量%であることが重要である。第1成分および第2成分の好ましい割合は、0.05~0.2重量%、特に好ましい割合は、0.05~0.1重量%である。これらの値は、第1成分または第2成分が2種以上の物質から成る場合は、第1成分または第2成分が2種以上の物質から成る場合は、第1成分の使用量の0.02~5倍量の範囲が好ましく、特に、0.03~3倍量の範囲が好ましい。

【0016】第1成分の割合が0.03重量%未満の場合は、第2成分を併用していても、カプセル同志の付着防止効果が不十分であり、0.5重量%を超える場合は、カプセル皮膜表面からの被覆層(フィルム層)の剥離や陥没が認められる。第2成分の割合が0.03重量%未満の場合は、第1成分を併用していても、カプセル同志の付着防止効果が不十分であり、0.5重量%を超える場合は、カプセル皮膜表面からの被覆層(フィルム層)の剥離や陥没が認められる。

【0017】なお、本発明で使用する被覆剤には、必要に応じ、カプセル皮膜表面の通常の被覆において使用される可塑剤や他の添加物を含有させることも出来る。斯かる添加物としては、マクロゴール類、グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ヒマシ油、クエン酸トリエチル、トリアセチン等が挙げられ、これらは、本発明の上記の効果を損なわない範囲の量で使用される

【0018】カプセル皮膜表面の被覆は、通常の方法を採用して行うことが出来る。例えば、水または水/エタノールの混液に第1成分および第2成分の必要量を分散させ、得られた分散液を軟カプセルにスプレーする方法を採用することが出来る。スプレーは、パン型コータ

一、流動層コーター、通気式乾燥コーター(ハイコーター)、水平型コーター等を使用して行われる。

【0019】本発明においては、被覆層の剥離や陥没を一層完全に防止するため、第1成分と第2成分との混合物の被覆層の表面に滑沢剤として使用される医薬添加剤(第3成分)を物理的に付着することが好ましい。第3成分としては、デンプン、デキストリン、固形脂肪、固形脂肪酸、高級アルコール、脂肪酸エステル、無機物質、クロスカルメロースナトリウム、有機酸金属塩などが挙げられる。これらは、単独で使用する他、混合物として使用することが出来る。

【0020】デンプンの具体例としては、コムギデンプ・・ ン、コメデンプン、トウモロコシデンプン、バレイショ デンプン等が挙げられ、固形脂肪の具体例としては、硬 化油、ハードファット等が挙げられ、硬化油の具体例と しては、水添脂肪酸トリグリセリド、水添牛脂脂肪酸ト リグリセリド、硬化ヒマシ油、硬化ナタネ油、硬化大豆 油、硬化トウモロコシ油、合成脂肪酸トリグリセリド等 が挙げられ、固形脂肪酸の具体例としては、パルミチン 酸、ステアリン酸などが挙げられ、高級アルコールの具 体例としては、ステアリルアルコール、セタノール、セ トステアリルアルコール等が挙げられ、脂肪酸エステル の具体例としては、グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖 脂肪酸エステル等が挙げられる。無機物質の具体例とし ては、タルク、含水二酸化珪素、軽質無水珪酸、合成珪 酸アルミニウム、乾燥水酸化アルミニウムゲル、メタ珪 酸アルミン酸マグネシウム、燐酸水素カルシウム等が挙 げられ、有機酸金属塩の具体例としては、ステアリン酸 マグネシウム、ステアリン酸カルシウム等が挙げられ

【0021】第3成分として、上記の中では、固形脂肪、脂肪酸エステル、固形脂肪酸、無機物質または有機酸金属塩が好ましく、更には、硬化油、グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、パルミチン酸、ステアリン酸、タルク、珪酸類、ステアリン酸カルシウム又はステアリン酸マグネシウムが好ましく、一層更には、硬化ヒマシ油、タルク、ステアリン酸カルシウム又はステアリン酸マグネシウムが好ましく、特には、ステアリン酸カルシウム又はステアリン酸カルシウム又はステアリン酸マグネシウムが好ましい。

【0022】第3成分の使用量は、カプセル皮膜当たり (剤皮重量当たり)、通常0.005~0.5重量%、 好ましくは0.005~0.1重量%の範囲とされる。 斯かる使用量の調整は、第1成分と第2成分との混合物 の被覆層を設けた被覆軟カプセルの表面に0.1重量% を超える量の第3成分を物理的な付着方法(例えばまぶ し方法)で付着させた後、ポリッシングマシーンで過剰 量を除去する方法によって行うことも出来る。そして、 まぶし方法は、例えば、パン型コーターに被覆軟カプセ ルを入れ、第3成分(滑沢剤)を加えて攪拌することに より行われる。

【0023】また、本発明の好ましい態様においては、 軟カプセルの表面にセルロース誘導体および珪酸化合物 から成るフィルム形成物質を被覆した後、更に、滑沢剤 として使用出来る医薬添加剤を物理的に付着する。この 場合、セルロース誘導体としては、好ましくはHPMC 類、特に好ましくはHPMC2910が使用され、珪酸 化合物としては、好ましくは、軽質無水珪酸、.合成珪酸 アルミニウム又はメタ珪酸アルミン酸マグネシウム、特 に好ましくは軽質無水珪酸が使用される。滑沢剤として 使用出来る医薬添加剤としては、好ましくは、固形脂 肪、脂肪酸エステル、固形脂肪酸、無機物質または有機 **| 酸金属塩、更に好ましくは、硬化油、グリセリン脂肪酸** エステル、ショ糖脂肪酸エステル、パルミチン酸、ステ アリン酸、タルク、珪酸類、ステアリン酸カルシウム又 はステアリン酸マグネシウム、一層好ましくは、硬化ヒ マシ油、タルク、ステアリン酸カルシウム又はステアリ ン酸マグネシウム、特に好ましくは、ステアリン酸カル シウム又はステアリン酸マグネシウムが使用される。

【0024】そして、セルロース誘導体および珪酸化合物の使用量は、それぞれ、剤皮重量当たり、0.03~0.5重量%、好ましくは0.04~0.3重量%、更に好ましくは0.05~0.2重量%、特に好ましくは0.05~0.1重量%であり、また、滑沢剤の使用量は、剤皮重量当たり、0.005~0.5重量%、好ましくは0.005~0.1重量%とされる。上記の軟カプセルは、被覆層(フィルム層)の剥離や陥没もなく、例えば、カプセル同志、カプセルと容器、カプセルと包装材料との関係において優れた付着防止効果を有している。

[0025]

30

【実施例】以下、本発明を実施例によって詳細に説明するが、本発明は、その要旨を超えない限り、以下の実施例に限定されるものではない。なお、付着防止効果は、次の方法によって評価し、また、被覆層(コーティング層)の剥離・陥没は、付着防止効果の評価法におけるカプセルの保存期間に観察して評価した。

【0026】各処方毎に得られた軟カプセル又は被覆軟カプセルを20個の瓶(容量30ml)にそれぞれ50個入れ、蓋をせずに、20瓶を恒温恒湿器(いすず製作所「 μ -2002型」)に入れて30℃で75%RHの条件下で保存した。1週間間隔で4週間経過時まで、各サンプルにつき5瓶ずつ取り出し、次の点数(ポイント)法で付着防止効果を評価した。

【0027】瓶に蓋をした後、全体を静かに逆さにした際、全部のカプセルが自由に落下した場合はポイント0とする。一部のカプセルが自由に落下し、一部に付着が認められた場合は、再度、瓶を逆さにし、これによって全カプセルが落下した場合は、ポイント0.5とする。それでも全カプセルが落下しない場合は、机上1cmの

高さから瓶を自由落下させて衝撃試験を行う。

【0028】衝撃試験後、瓶を静かに逆さにした際、全 部のカプセルが自由に落下した場合はポイント1とす る。全部のカプセルが自由に落下しない場合、更に、衝 撃試験を行い、全部のカプセルが自由に落下する様にな る迄の衝撃試験の回数をポイントして数える。10回以 上の衝撃試験後もカプセルの一部に付着が認められる場 合はポイント20とする。

【0029】実施例1

<軟カプセルの製造>先ず、次に示す通常のロータリー ダイ法に従ってゴマ油を被包した軟カプセルを製造し (1974) れ、"生記の被覆用分散液をスプレーした。その後、乾燥 た。すなわち、ゼラチン、グリセリン、酸化チタン及び 精製水を100:30:2:90 (重量比) の割合で加 熱混合し、皮膜としてのゼラチン液を調製し、得られた ゼラチン液を軟カプセル製造機に通してシートにした。 次いで、2.5号ラウンド、3号オーバル又は4号オブ ロングの金型を使用し、充填液であるゴマ油を被包成型 し、得られた成型体を約24時間通気乾燥して軟カプセ ルを得た。

【0030】ラウンド型の軟カプセルは、内容物重量1 00mg、皮膜重量60mg、オーバル型の軟カプセル は、内容物重量100mg、皮膜重量80mg、オブロ ング型の軟カプセルは、内容物重量100mg、皮膜重 **量120mgである。**

【0031】<被覆軟カプセルの製造>次いで、次に示

す方法に従って軟カプセルの被覆を行った。すなわち、 日局(日本薬局方の略) HPMC2910(信越化学製 「TC-5」)、EC、HPC、AAMAコポリマー E、日局軽質無水珪酸(日本アエロジル社製「アエロジ ル380」)、含水二酸化珪素、合成珪酸アルミニウ ム、乾燥水酸化アルミニウムゲル、メタ珪酸アルミン酸 マグネシウム、カオリン又はステアリン酸カルシウムを 使用し、表1に示す割合で混合した後、エタノール/水 の混液中に分散して被覆用分散液を得た。通気式乾燥コ ーター(ハイコーター)に軟カプセル2000個を入 して被覆軟カプセルを得た。

【0032】表1に上記の各処方で得られた被覆軟カプ セルの付着防止効果の評価結果を示す。付着防止効果 は、付着評価のポイントが1以上になる迄の経過時間 (週) とその時のポイントを示した。表中のポイント は、5瓶の測定値の平均値であり、4週においてポイン トが1以上にならない場合は4週におけるポイントを示 した。また、表1に被覆層の剥離・陥没の有無も併せて 示した。なお、比較例処方No. 1~3は被覆を行わな い軟カプセル、比較例処方No. 4~9はHPMCで被 覆した軟カプセル、実施例処方No. 1~14は本発明 の被覆軟カプセルである。

[0033]

No. 形状 (数字は皮膜当たりの重量%) 止効果 剥離・陥没比較例 1 ラウンド 1W 15.0 3 オプロング 1W 20.0 4 ラウンド HPMC 0.5 4W 2.0 無 6 ラウンド HPMC 0.3 1W 1.5 無 7 ラウンド HPMC 0.1 1W 3.0 無 8 オーハ・ル HPMC 1.0 4W 0.5 有 9 オプロング HPMC 1.0 4W 0.5 有 2 オーハ・ル HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 有 2 オーハ・ル HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 4 ラウンド HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 5 オーハ・ル HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 6 オーハ・ル HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 7 オーハ・ル HPMC 0.08+含水二酸化珪素 0.08 4W 0.5 無 6 オーハ・ル HPMC 0.08+合成珪酸アルミニウムケ・ル 0.08 4W 0.5 無 7 オーハ・ル HPMC 0.08+乾燥水酸化アルミニウムケ・ル 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+乾燥水酸化アルミニウムケ・ル 0.08 4W 0.5 無 9 オーハ・ル HPMC 0.08+乾燥水酸化アルミニウムケ・ル 0.08 4W 0.5 無 1 サーハ・ル HPMC 0.08+おりン 0.08 4W 0.5 無 1 オーハ・ル HPMC 0.08+乾燥水酸化アルミニウムケ・ル 0.08 4W 0.5 無 1 オーハ・ル HPMC 0.08+おりン 0.08 4W 0.5 無 1 オーハ・ル HPMC 0.08+おりン 0.08 4W 0.5 無 1 オーハ・ル HPMC 0.08+対り立 0.08 4W 0.5 無 1 オーハ・ル HPMC 0.08+対りン 0.08 4W 0.5 無	【表	. 3							
No. 形状 (数字は皮膜当たりの重量%) 止効果 剥離・陥没比較例			被預割机方	付着防 コーティング	ー 5 [*] 属の				
比較例 1 ラウント 1W 15.0 2 オーハ・ル 1W 15.0 3 オブ・ロンケ・ 1W 20.0 4 ラウント・ HPMC 1.0 4W 0.2 有 5 ラウント・ HPMC 0.5 4W 2.0 無 6 ラウント・ HPMC 0.1 1W 3.0 無 8 オーハ・ル HPMC 1.0 4W 0.5 有 9 オブ・ロンケ・ HPMC 1.0 4W 0.5 有 9 オブ・ロンケ・ HPMC 1.0 4W 0.5 有 実施例 1 ラウント・ HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 3 オブ・ロンケ・ HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 4 ラウント・ HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 5 オーハ・ル HPMC 0.08+含成珪酸アルミウム 0.08 4W 0.5 無 6 オーハ・ル HPMC 0.08+合成珪酸アルミウム 0.08 4W 0.5 無 7 オーハ・ル HPMC 0.08+おり正砂んで、おりには素 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+対り正酸化です。デシカト・ル 0.08 4W 0.5 無 9 オーハ・ル HPMC 0.08+対り正砂んで、アウムケ・ル 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+対り正砂んで、アウムケ・ル 0.08 4W 0.5 無 9 オーハ・ル HPMC 0.08+対り正砂んで、アウムケ・ル 0.08 4W 0.5 無 9 オーハ・ル HPMC 0.08+対り正砂んで、アウムケ・ル 0.08 4W 0.5 無									
1 ラウント・ 1W 15.0 2 オーハ・ル 1W 15.0 3 オブ・ロンケ・ 1W 20.0 4 ラウント・ HPMC 1.0 4W 0.2 有 5 ラウント・ HPMC 0.5 4W 2.0 無 6 ラウント・ HPMC 0.3 1W 1.5 無 7 ラウント・ HPMC 0.1 1W 3.0 無 8 オーハ・ル HPMC 1.0 4W 0.5 有 実施例 1 ラウント・ HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 有 実施例 1 ラウント・ HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 3 オブ・ロンケ・ HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 4 ラウント・ HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 6 オーハ・ル HPMC 0.08+合成珪酸アルミウム 0.08 4W 0.5 無 6 オーハ・ル HPMC 0.08+合成珪酸アルミウム 0.08 4W 0.5 無 7 オーハ・ル HPMC 0.08+対り正数化セチャミウム 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+対り正数化セチャミウム 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+対り正数化・アルミ・ウムケ・ル 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+対り正数化・アルミ・ウムケ・ル 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+対り正 0.08 4W 0.5 無									
2 オーバル 1W 15.0 3 オブロング・ 1W 20.0 4 ラウント・ HPMC 1.0 4W 0.2 有 5 ラウント・ HPMC 0.5 4W 2.0 無 6 ラウント・ HPMC 0.3 1W 1.5 無 7 ラウント・ HPMC 0.1 1W 3.0 無 8 オーバ・ル HPMC 1.0 4W 0.5 有 9 オブロング・ HPMC 1.0 4W 0.5 有 実施例 1 ラウント・ HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 3 オブロング・ HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 4 ラウント・ HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 6 オーバ・ル HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 7 オーバ・ル HPMC 0.08+含水二酸化珪素 0.08 4W 0.5 無 6 オーバ・ル HPMC 0.08+合成珪酸アルミウム 0.08 4W 0.5 無 7 オーバ・ル HPMC 0.08+対芽珪酸 0.08 4W 0.5 無 8 オーバ・ル HPMC 0.08+対芽珪酸アルミウム 0.08 4W 0.5 無 9 オーバ・ル HPMC 0.08+対芽珪酸アルミウム 0.08 4W 0.5 無 8 オーバ・ル HPMC 0.08+対芽珪酸アルミウム 0.08 4W 0.5 無 9 オーバ・ル HPMC 0.08+対芽珪酸アルミウム 0.08 4W 0.5 無				1W 15 O					
1W 20.0 4 ラウント・ HPMC 1.0 4W 0.2 有 5 ラウント・ HPMC 0.5 4W 2.0 無 6 ラウント・ HPMC 0.3 1W 1.5 無 7 ラウント・ HPMC 0.1 1W 3.0 無 8 オーハ・ル HPMC 1.0 4W 0.5 有 実施例 1 ラウント・ HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 有 2 オーハ・ル HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 3 オブ・ロンク・ HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 4 ラウント・ HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 5 オーハ・ル HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 4 ラウント・ HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 6 オーハ・ル HPMC 0.08+合水二酸化珪素 0.08 4W 0.5 無 6 オーハ・ル HPMC 0.08+合水三酸化珪素 0.08 4W 0.5 無 7 オーハ・ル HPMC 0.08+合成珪酸アルミント 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+対身珪酸アルミント 0.08 4W 0.5 無 9 オーハ・ル HPMC 0.08+対身珪酸アルミント 0.08 4W 0.5 無	-								
4 ラウント HPMC 1.0 4W 0.2 有 5 ラウント HPMC 0.5 4W 2.0 無 6 ラウント HPMC 0.3 1W 1.5 無 7 ラウント HPMC 0.1 1W 3.0 無 8 オーハ・ル HPMC 1.0 4W 0.5 有 実施例 1 ラウント HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 3 オブ・ロンク HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 4 ラウント HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 4 ラウント HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 6 オーハ・ル HPMC 0.08+含水二酸化珪素 0.08 4W 0.5 無 6 オーハ・ル HPMC 0.08+含水二酸化珪素 0.08 4W 0.5 無 6 オーハ・ル HPMC 0.08+合成珪酸アルミニウム 0.08 4W 0.5 無 6 オーハ・ル HPMC 0.08+乾燥水酸化アルミニウム 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+乾燥水酸化アルミニウム 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+乾燥水酸化アルミニウム 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+対タ珪酸アルミニウム 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+対タ珪酸アルミニウム 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+対タ珪酸アルミニウム 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+対りン 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+対りン 0.08 4W 0.5 無 9 オーハ・ル HPMC 0.08+対りン 0.08 4W 0.5 無 9 オーハ・ル HPMC 0.08+対りン 0.08 4W 0.8 無	_								
5 ラウント HPMC 0.5 4W 2.0 無 6 ラウント HPMC 0.3 1W 1.5 無 7 ラウント HPMC 0.1 1W 3.0 無 8 オーハ・ル HPMC 1.0 4W 0.5 有 実施例 1 ラウント HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 3 オブ・ロンク HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 4 ラウント HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 4 ラウント HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 4 ラウント HPMC 0.08+含水三酸化珪素 0.08 4W 0.5 無 6 オーハ・ル HPMC 0.08+含水二酸化珪素 0.08 4W 0.5 無 6 オーハ・ル HPMC 0.08+合成珪酸アルミニウム 0.08 4W 0.5 無 7 オーハ・ル HPMC 0.08+乾燥水酸化アルミニウム 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+乾燥水酸化アルミニウム 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+対・対・主 対・ム・カ・シ・ル HPMC 0.08 + 対・ユーハ・ル HPMC 0.08 + 対・コ・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・	•		upuo . o	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
6 ラウント HPMC 0.3 1W 1.5 無 7 ラウント HPMC 0.1 1W 3.0 無 8 オーハ・ル HPMC 1.0 4W 0.5 有 実施例 1 ラウント HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 3 オブ・ロンク・ HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 4 ラウント HPMC 0.08+含水二酸化珪素 0.08 4W 0.5 無 6 オーハ・ル HPMC 0.08+合成珪酸アルミーウム 0.08 4W 0.5 無 7 オーハ・ル HPMC 0.08+皮燥水酸化アルミーウム 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+カオリン 0.08 4W 0.5 無 9 オーハ・ル HPMC 0.08+カオリン 0.08 4W 0.5 無	•		******						
7 ラウント HPMC 0.1 1W 3.0 無 8 オーハ・ル HPMC 1.0 4W 0.5 有 9 オブ・ロンケ HPMC 1.0 4W 0.5 有 実施例 1 ラウント HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.2 無 2 オーハ・ル HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 4 ラウント HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 4 ラウント HPMC 0.05+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 4 ラウント HPMC 0.05+軽質無水珪酸 0.05 4W 0.5 無 6 オーハ・ル HPMC 0.08+含水二酸化珪素 0.08 4W 0.5 無 6 オーハ・ル HPMC 0.08+合成珪酸アルミニウム 0.08 4W 0.5 無 7 オーハ・ル HPMC 0.08+乾燥水酸化アルミニウムケ・ル 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+対身珪酸アルミン酸マケ・ネシウム 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+対身珪酸アルミン酸マケ・ネシウム 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+対身珪酸アルミン酸マケ・ネシウム 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+対力ソ 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+対力ソ 0.08 4W 0.5 無 9 オーハ・ル HPMC 0.08+対力ソ 0.08 4W 0.5 無	_								
8 オーハ・ル HPMC 1.0 4W 0.5 有 9 オブ・ロング・ HPMC 1.0 4W 0.5 有 実施例 1 ラウント・ HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.2 無 2 オーハ・ル HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 3 オブ・ロング・ HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 4 ラウント・ HPMC 0.05+軽質無水珪酸 0.05 4W 0.5 無 5 オーハ・ル HPMC 0.08+含水二酸化珪素 0.08 4W 0.5 無 6 オーハ・ル HPMC 0.08+合成珪酸アルミニウム 0.08 4W 0.5 無 7 オーハ・ル HPMC 0.08+乾燥水酸化アルミニウムケ・ル 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+対身珪酸アルミン酸マグ・ネシウム 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+対身珪酸アルミン酸マグ・ネシウム 0.08 4W 0.5 無 9 オーハ・ル HPMC 0.08+対力ン 0.08 4W 0.5 無	-								
9 オプ・ロンク・ HPMC 1.0 4W 0.5 有 実施例 1 ラウント・ HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.2 無 2 オーハ・ル HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 3 オプ・ロンク・ HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 4 ラウント・ HPMC 0.05+軽質無水珪酸 0.05 4W 0.5 無 5 オーハ・ル HPMC 0.08+含水二酸化珪素 0.08 4W 0.5 無 6 オーハ・ル HPMC 0.08+合成珪酸アルミニウム 0.08 4W 0.5 無 7 オーハ・ル HPMC 0.08+乾燥水酸化アルミニウムケ・ル 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+カオリン 0.08 4W 0.5 無 9 オーハ・ル HPMC 0.08+カオリン 0.08 4W 0.8 無	7			1W 3.0	無				
実施例 1 ラウント HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.2 無 2 オーハ・ル HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 3 オブ・ロンケ HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 4 ラウント HPMC 0.05+軽質無水珪酸 0.05 4W 0.5 無 5 オーハ・ル HPMC 0.08+含水二酸化珪素 0.08 4W 0.5 無 6 オーハ・ル HPMC 0.08+合成珪酸アルミウム 0.08 4W 0.5 無 7 オーハ・ル HPMC 0.08+乾燥水酸化アルミーウムケ・ル 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+均建酸アルミン酸マケ・ネシウム 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+均建酸アルミン酸マケ・ネシウム 0.08 4W 0.5 無 9 オーハ・ル HPMC 0.08+対りン 0.08 4W 0.5 無	8	オーハ・ル	HPMC 1.0	4W 0.5	有				
1 ラウント HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.2 無 2 オーハ・ル HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 3 オブ・ロンケ HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 4 ラウント HPMC 0.05+軽質無水珪酸 0.05 4W 0.5 無 5 オーハ・ル HPMC 0.08+含水二酸化珪素 0.08 4W 0.5 無 6 オーハ・ル HPMC 0.08+合成珪酸アルミラム 0.08 4W 0.5 無 7 オーハ・ル HPMC 0.08+乾燥水酸化アルミラムケ・ル 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+均りと0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+均りと0.08	9_	オブ・ロンク・	HPMC 1.0	4W 0.5	有				
2 オーハ・ル HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 3 オブ・ロンク・ HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 4 ラウント・ HPMC 0.05+軽質無水珪酸 0.05 4W 0.5 無 5 オーハ・ル HPMC 0.08+含水二酸化珪素 0.08 4W 0.5 無 6 オーハ・ル HPMC 0.08+合成珪酸アルミンウム 0.08 4W 0.5 無 7 オーハ・ル HPMC 0.08+乾燥水酸化アルミニウムケ・ル 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+オタ珪酸アルミン酸マケ・ネシウム 0.08 4W 0.5 無 9 オーハ・ル HPMC 0.08+カオリン 0.08 4W 0.8 無	実施的	7IJ							
3 オプロング HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08 4W 0.5 無 4 ラウント HPMC 0.05+軽質無水珪酸 0.05 4W 0.5 無 5 オーハ・ル HPMC 0.08+含水二酸化珪素 0.08 4W 0.5 無 6 オーハ・ル HPMC 0.08+合成珪酸アルミウム 0.08 4W 0.5 無 7 オーハ・ル HPMC 0.08+乾燥水酸化アルミウムケ・ル 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+メタ珪酸アルミン酸マグ・ネシウム 0.08 4W 0.5 無 9 オーハ・ル HPMC 0.08+カオリン 0.08 4W 0.8 無	1	ラウント・	HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08	4W 0.2	無				
4 ラウント HPMC 0.05+軽質無水珪酸 0.05 4W 0.5 無 5 オーハ・ル HPMC 0.08+含水二酸化珪素 0.08 4W 0.5 無 6 オーハ・ル HPMC 0.08+合成珪酸アルミーウム 0.08 4W 0.5 無 7 オーハ・ル HPMC 0.08+乾燥水酸化アルミニウムケ・ル 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+坎身珪酸アルミン酸マク・ネシウム 0.08 4W 0.5 無 9 オーハ・ル HPMC 0.08+カオリン 0.08 4W 0.8 無	2	オーハ・ル	HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08	4W 0.5	無				
5 オーハ・ル HPMC 0.08+含水二酸化珪素 0.08 4W 0.5 無 6 オーハ・ル HPMC 0.08+合成珪酸アルミウム 0.08 4W 0.5 無 7 オーハ・ル HPMC 0.08+乾燥水酸化アルミニウムケ・ル 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+メタ珪酸アルミン酸マケ・ネシウム 0.08 4W 0.5 無 9 オーハ・ル HPMC 0.08+カオリン 0.08 4W 0.8 無	3	オブ・ロンク・	HPMC 0.08+軽質無水珪酸 0.08	4W 0.5	無				
6 オーハ・ル HPMC 0.08+合成珪酸アルミニウム 0.08 4W 0.5 無 7 オーハ・ル HPMC 0.08+乾燥水酸化アルミニウムケ・ル 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+メタ珪酸アルミン酸マケ・ネシウム 0.08 4W 0.5 無 9 オーハ・ル HPMC 0.08+カオリン 0.08 4W 0.8 無	4	ラウント・	HPMC 0.05+軽質無水珪酸 0.05	4W 0.5	無				
7 オーハ・ル HPMC 0.08+乾燥水酸化アルミニウムケ・ル 0.08 4W 0.5 無 8 オーハ・ル HPMC 0.08+メタ珪酸アルミン酸マケ・ネシウム 0.08 4W 0.5 無 9 オーハ・ル HPMC 0.08+ カオリン 0.08 4W 0.8 無	5	オーハ・ル	HPMC 0.08+含水二酸化珪素 0.08	4W 0.5	無				
7 オーハ・ル HPMC 0.08+乾燥水酸化アルミニウムゲル 0.08 4W 0.5 無8 オーハ・ル HPMC 0.08+メタ珪酸アルミン酸マグネシウム 0.08 4W 0.5 無9 オーハ・ル HPMC 0.08+カオリン 0.08 4W 0.8 無	6	オーハ・ル	HPMC 0.08+合成珪酸アルミニウム 0.08	4W 0.5	無				
8 オーハ・ル HPMC 0.08+メタ珪酸アルミン酸マク・ネシウム 0.08 4W 0.5 無 9 オーハ・ル HPMC 0.08+カオリン 0.08 4W 0.8 無	7	オーハ・ル		0.08 4W 0.5	無				
9 オーバル HPMC 0.08+カオリン 0.08 4W 0.8 無	8	オーパル							
	9	オーバル							
	10	オーバル	HPMC 0.08+ステアリン 酸カルシウム 0.08	4W 0.8	無				

1 1	オーバル	HPMCP0.08+軽質無水珪酸 0.08	4W	0.8	無
12	オーハ・ル	EC 0.08+軽質無水珪酸 0.08	4W	1.0	無
13	オーハ・ル	HPC 0.08+軽質無水珪酸,0:08	4W	0.5	無
1 4	オーハ・ル	AAMA 7 to UV F O O8 + 軽質無水珪酸 O O8	ΔW	0.5	fm

【0034】表1に示す結果から明らかな様に、HPM Cのみを1重量%被覆した被覆軟カプセル(比較例処方 No. 4、8、及び9)は、付着防止効果は十分であるが、被覆層の剥離・陥没がある。HPMCのみを0. 5、0. 3又は0. 1重量%被覆した被覆軟カプセル(比較例処方No. 5~7)は、被覆層の剥離・陥没は 10ないが、付着防止効果が不十分である。これに対し、本発明の被覆軟カプセル(実施例処方No. 1~14)の付着防止効果も十分であり、被覆層の剥離・陥没もない。

【0035】実施例2

実施例処方No. 2で調製した被覆軟カプセル2000 個をパン型コーターに入れ、表2に示す滑沢剤を所定量加え、30分間攪拌することにより、まぶしを実施した。付着防止効果を実施例2と同様にして評価した。更に、滑沢剤の粉が落ちてガラス瓶の内面を覆って白くなるのを目やすにして、粉落ちを観察した。表2に結果を示す。表2に示す通り、保存4週間経過時でも、付着防止効果のポイントは0であった。

10

[0036]

 【表 2 】				
処方	滑沢剤処方		付着防	粉落ち
<u>No.</u>	(数字は皮膜当たりの重量%)		止効果	
1 5	ステアリン 酸カルシウム	0.01	4w 0.0	無
1 6	タルク	0.01	4w 0.0	無
1 7	ステアリン 酸カルシウム	0.04	4w 0.0	無
1 8	タルク	0.04	4w 0.0	無
1 9	硬化ヒマシ 油 0.08_+	-タルク 0.01	4w_0.0	無

[0037]

【発明の効果】以上説明した本発明の被覆軟カプセルは、高温多湿の保存条件下でも、カプセル同志の付着が

起こらず、被覆剤の剥離・陥没もない商品価値の高い有 用な軟カプセルである。

フロントページの続き

(72)発明者 瀬田 康生

東京都江戸川区北小岩一丁目4番6号

(72)発明者 鈴木 直人

静岡県富士市伝法7-37

(72)発明者 柏木 尊紀

静岡県富士宮市大岩1562-2